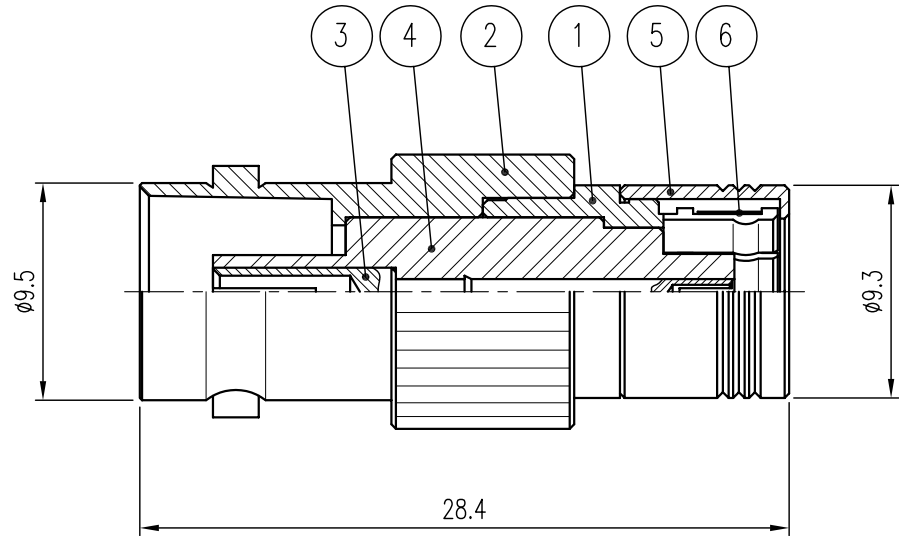


ST 개정											수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기준)										△					
ST(개선)										△					



6	SPRING RING	1	BeCu	Gold Plate	DSR00010-5/1
5	COUPLING CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00042-5/1
4	INSULATOR	1	TEFLON		DAI00031-N/1
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCA00045-5/1
2	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00679-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00561-5/1

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .*.* ±0.05	년월일	2009. 4. 21.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
재질 _____	검도				도명 BNC75 (J) SMZ(SNAP)75 (P)		
	재도						
열처리 _____	작성부서		연 구 소		A4도번 AD00052-7/1 K361-540-000		
보호파막처리 _____	척도 3/1	단위 mm	중량 _____				

A4